

天马微电子股份有限公司

关于持股5%以上股东发行可交换公司债券办理

部分股份补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年9月5日、2020年9月26日披露了《关于持股5%以上股东发行可交换公司债券办理部分股份质押的公告》（公告编号：2020-062）、《关于持股5%以上股东发行可交换公司债券办理部分股份补充质押的公告》（公告编号：2020-067），公司持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司（以下简称“金财产业”）因非公开发行可交换公司债券需要，累计将其持有的公司部分股份125,000,000股进行了质押（占公司总股本比例5.09%）。

公司近日收到金财产业的通知，金财产业因非公开发行可交换公司债券需要，将其持有的公司部分股份65,000,000股进行补充质押，具体情况如下：

一、持股5%以上股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
厦门金财产业发展有限公司	否	65,000,000股	16.68%	2.64%	否	是	2022年4月26日	至出质人办理解除质押手续后终止	中信证券股份有限公司	用于对本次可交换公司债券持有人交换股票和本次债券本息偿付提供担保
合计	-	65,000,000股	16.68%	2.64%	-	-	-	-	-	-

金财产业将其持有的公司部分股份 65,000,000 股补充质押给其本次非公开发行可交换公司债券受托管理人中信证券股份有限公司，并将该部分股份划转至金财产业在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“厦门金财产业发展有限公司可交换私募债质押专户”，上述质押手续已于 2022 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、持股 5%以上股东股份累计质押情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
厦门金财产业发展有限公司	389,610,040 股	15.85%	125,000 股	190,000 股	48.77%	7.73%	0	0.00%	0	0.00%

三、备查文件

《证券质押登记证明》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日